

B066
Disclosure
信息披露

信息披露

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-049

西安炬光科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议
公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司监事会主席张鹏先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审查《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》

监事会认为：本次购买资产符合相关法律法规，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司购买资产、募集资金使用等相关规定，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公告编号：2024-048）。

西安炬光科技股份有限公司监事会
2024年5月8日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-048

西安炬光科技股份有限公司
关于拟使用超募资金及自有、自筹资金
购买资产的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）拟使用超募资金及自有、自筹资金5,000万元（基本购买价格，具体调整机制详见本公告“七、交易协议的主要内容”）通过交易对价支付，其中拟使用超募资金17,624.23万元人民币及衍生所有者权益，以支付现金形式、（四）交易对价支付及其新设的新加坡全资子公司Focushlight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司Focushlight Switzerland SA购买ams-OSRAM AG（以下简称“ams-OSRAM”）位于新加坡全资子公司ams-Osmam Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams-International AG的微弱光学元器件部分业务资产（以下简称“本次交易”）。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板上市公司规则》（以下简称“《科创板上市公司规则》”）等相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

●本次交易符合公司战略发展规划，所涉及的标的资产主要应用于核心微光光学元器件领域，将促进公司加速进入消费电子领域和消费级内窥镜领域，提升在汽车投影照明应用领域市场的份额和竞争力，提升与扩充公司相关领域的核心产品研发与工艺技术水平，制造能力和批量化制造产能，获得晶圆级光学（WLO）模组封装工艺核心技术制造能力。具体如下：（1）ams-OSRAM凭借其在消费电子器件设计、开发以及大规模生产与制造方面的卓越能力，其技术团队负责AR、VR/AR显示等消费电子应用领域对镜头体积和可制造性的严格要求。不仅如此，该技术还展现出向VR感知、面部识别等更多消费电子领域延伸广阔前景。本次交易将为公司开启消费级光学领域更广阔的市场空间，加速公司在该领域的布局与发展。（2）ams-OSRAM拥有国际领先的WLO（晶圆级光学器件）和WILS（晶圆级封装堆叠工艺）技术能力，实现小尺寸、高精度易于制造型产品，这些特点也符合ams-OSRAM在消费电子领域的核心领域拥有一流之地位。中国消费市场近年来增长迅猛，炬光科技和ams-OSRAM约定，本次交易完成后，炬光科技将全力拓展中国消费市场内需市场。（3）公司通过本次交易将大幅提升公司在汽车投影照明领域的微弱光学制造能力与产能，显著降低制造成本，从而将进一步促进微弱光学产品在汽车投影照明应用市场的推进和公司相关领域的业务增速。（4）公司通过本次交易将大幅提升与扩充公司相关WLO（晶圆级光学器件）微弱光学元器件研发与工艺技术水平、制造能力和批量化制造产能，公司可通过整合外部优质资源，迅速扩大生产规模，提高生产效率，进而使微弱的产品在市场中占据更有利的地位。同时，为了确保未来生产的安全，公司已确定了多项保障措施以降低产能不能被消化的风险。（5）公司通过本次交易将提升晶圆级光学（WLO）模组封装工艺技术水平、制造能力和批量化制造产能。（6）通过本次交易，公司将提升并增强光学元器件制造能力，增强行业竞争力。

三、主要风险提示：

1. 本次交易可能因资产交割、中止或取消的风险
本次交易自《资产购买协议》签署日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，且交易双方仍需具备各自于新加坡、瑞士的全资子公司签署本地资产转让协议，本次资产购买交易本身具有一定的复杂性，在交易推进过程中，商务谈判进展、资本市场情况、市场环境等均可能会发生变化，从而对资产公司、交易对方的正常经营、导致本次交易取消或中止、取消或中止的可能性。

2. 监管审批
（1）本次交易及境外投资，根据《境外投资管理办法》，需由陕西省商务厅、西安高新区行政审批服务局实行备案管理。本次交易不属于涉及敏感国家和地区以及涉及敏感行业的项目，由陕西省商务厅实行备案管理。根据《国家外汇管理局关于进一步完善跨境直接投资外汇管理的通知》，本次交易需要在公司注册地银行完成境外投资外汇登记及资金归集程序。

（2）根据公司聘请的境外律师的评估，截至本公告披露之日，本次交易无需取得新加坡和瑞士外商投资管理机构的审批。

3. 跨境经营、境外经营风险
本次交易完成后，将进一步增加公司境外资产的比重，标的资产将全面融入炬光科技现有资产管理体系，融入国内地区的中国宏观经济运行环境，成为科技型企业运营体系的一部分。这些地区地区在适用法律、会计准则、商业惯例、企业文化等方面存在差异。因此，存在因上述差异事项导致经营业绩无法达到预期从而对公司业务发展产生不利影响的可能性。

公司在境外投资、财务管理、人力资源、企业文化、技术研发等各方面均须因地制宜地对相关资产进行管理，但按照公司的管理规范、内控及财务等要求建立一体化管理体系。然而，虽然公司自身已建立全球运营管理体系，亦有明确的海外投资及财务管理计划，将导致经营业绩无法达到公司要求进而对公司整体运营规范性和最终对公司的经营业绩造成不利影响。

公司在国际化运营方面具有丰富的经验。2017年至2024年成功收购德国LIMO GmbH和瑞士SUSIS（Micro Optics）（以下称为“Focushlight Switzerland SA”，以下简称“瑞士炬光”）的经历，使得公司积累了国际化运营和并购整合经验。通过本次收购，公司不仅获得了先进的技术资产，更重要的是显著拓展了不同国家和地区和文化背景下进行有效的全球化管理和运营能力。本次交易后，公司将充分利用已有的国际化运营和管理经验和能力，对标的资产进行高效的整合和管理。通过优化资源配置、提升运营效率，加强跨文化沟通与协作，确保收购后的标的资产能够顺利融入公司的运营体系，并发挥出最大的价值。同时，公司还将借助国际化的管理团队和人才资源，为标的资产的后期运营提供有力的支持和保障。

4. 行业和市场风险
尽管汽车行业、消费电子、消费级内窥镜行业等长期发展趋势向好，但汽车行业可能因经济波动、政策调整等因素导致增长放缓，影响微弱光学元器件需求增长和用户渗透；消费电子领域（如AR/VR/MR）的市场竞争日趋激烈，技术迭代快速，可能导致公司投入的研发费用无法及时转化为收益；消费级内窥镜市场增长迅速但海外企业仍占主导，本土企业需加快技术创新和品牌建设以应对市场竞争；微弱光学技术领域快速发展，技术路线变化可能导致公司投入的研发费用无法及时转化为收益；公司需密切关注市场动态，寻求技术创新突破，灵活调整业务策略，加大研发和市场推广力度，以应对各种潜在风险。

5. 财务风险提示
本次交易完成后，公司合并报表的固定资产规模会有所增加，这一增长将会直接带来折旧费用的相应上升，以及相关的税费增加。由于固定资产折旧属于公司在运营中的固定成本，其增加可能会对公司的利润水平产生一定的影响，尤其是在资产利用率不高或市场环境不佳的情况下，这将影响公司的盈利能力。虽然本次交易会对公司的财务状况带来一定调整，但经过合理的财务规划和运营管理，这些影响是可以控制并消化的。公司可以通过优化资产配置、提高资产使用效率、降低运营成本等方式来减轻折旧费用上升带来的压力。同时，公司也可以通过利用增加的生产规模，扩大生产规模，提升市场竞争力，从而实现更好的经济效益。

因此，本次交易对公司的财务状况不会产生重大影响，但仍需警惕潜在的风险因素，并采取相应的措施进行防范和应对。在公司密切关注市场动态、加强财务管理、确保公司的稳健运营和持续发展的前提下，同意公司本次交易事项。

募集资金基本情况
根据《募集资金管理办法》《关于同意西安炬光科技股份有限公司本次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3849号）、《公司公开发行证券文件发行募集说明书》（股票代码：688167）规定，本次发行价格为人民币1.69元/股，募集资金总额为人民币17,976.311万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日到位，并经毕马威中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2021年12月21日执行了《募集资金》（普华永道中天字〔2021〕第1244号）、《募集资金到账后》，公司以募集资金支付了“存单存款”，公司、保荐机构与募集资金专户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年12月20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《炬光科技首次公开发行股票招股说明书》及《招股说明书》。

募集资金使用计划情况
根据《招股说明书》及《募集资金使用计划》及《炬光科技关于变更部分募投项目的公告》披露的募集资金使用计划和募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元人民币	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	炬光科技研发生产项目（二期工程）	26,467.43	24,363.74
2	研发生产及封装产能提升项目	43,287.39	19,926.10
3	研发中心建设项目	11,742.61	11,742.61
4	补充流动资金项目	46,000.00	46,000.00
	合计	127,507.43	102,032.46

截至2024年12月31日，累计投入超募资金1,418.72万元，其中：超募资金使用金额为人民币62,243.31万元。截至2024年12月31日，累计投入超募资金1,418.72万元，其中：超募资金使用金额为人民币17,624.23万元。超募资金专户利息收入累计1,315.87万元，具体情况如下：

单位：万元人民币	序号	项目名称	使用募集资金金额	期末余额
	1	炬光科技研发生产项目	10,000.00	3,739.84
	2	本土补充	18,000.00	18,000.00
	3	炬光科技半导体封装工艺应用解决方案产研项目	6,000.00	1,062.21
	4	自筹款项	8,039.08	8,039.08
		合计	44,039.08	31,442.13

备注：以上表格数据存在尾差系四舍五入所致。

三、交易风险提示

（一）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（二）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（三）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（四）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（五）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（六）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（七）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（八）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（九）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十一）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十二）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十三）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十四）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十五）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十六）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十七）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十八）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（十九）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（二十）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（二十一）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（二十二）本次交易的基本情况
根据《公司长远战略规划》，为加速布局消费电子和消费级内窥镜领域，深度推进汽车业务的发展，进一步扩大公司微光光学元器件制造能力，提升微弱光学元器件的研发创新能力，增强行业竞争力，2024年5月，公司向ams-OSRAM签署关于本次交易的《资产购买协议》，该协议主要内容如下：

（一）买方、买方的基本情况

1.买方的基本情况

公司名称	Focushlight Singapore Pte. Ltd.
注册地址	7500A BEACH ROAD # 04-307 THE PLAZA SINGAPORE 199591
注册资本	1,000,000.00新加坡元
经营范围	消费电子产品制造,光学元器件制造和研发,销售。
董事	陈伟,叶一平, Liang SWINEK
控股股东	90% 瑞士子公司 Focushlight Switzerland SA
实际控制人	陈伟,叶一平, Liang SWINEK
控股方式	间接控股
收购日期	西安炬光科技股份有限公司收购100%

备注：公司名称具体以新加坡公司注册处登记的名称为准。
公司根据标的资产情况及新加坡子公司后期运营情况，拟向新加坡子公司增资6,000万元，具体资金使用计划如下：

（1）注册资本100万元新加坡元；
（2）主要资金：购买设备资产（其中使用超募资金17,624.23万元人民币及其衍生所有者权益）；
（3）购买资产：购买“模组封装产线”，进行“模组封装产线的改造升级，招聘人员、员工工资及福利补贴，采购生产物料、工具器具等，新质质体系资质维护，其他日常运营等”。

2.买方的基本情况

公司名称	Focushlight Switzerland SA
公司性质	瑞士有限公司
成立时间	2002年08月21日
注册地址	Rosgen-Therim 61, Hasterwil, CH 2060, Switzerland
主要办公地址	Rosgen-Therim 61, Hasterwil, CH 2060, Switzerland
注册资本	CHF 1,000,000.00瑞士法郎
经营范围	CH-10282918
法定代表人	陈伟,叶一平, Reinhold Voelkel
董事	陈伟,叶一平, Reinhold Voelkel
控股股东	西安炬光科技股份有限公司收购100%
实际控制人	陈伟,叶一平, Reinhold Voelkel

（二）卖方、卖力、卖方的基本情况

1.卖方的基本情况

ams-OSRAM在瑞士证券交易所上市（ISIN: AT0000A18XMK），是光学解决方案的全球领导者，拥有超过110年的发展历程，在全球范围内拥有924,000名员工，专注于传统、光学/照明和数字化领域的创新。数字产品突破包括：AR/VR/MR、自动驾驶汽车、工业应用、消费电子、汽车照明、半导体照明、生物科学等领域。截至2023年12月31日，ams-OSRAM集团总资产为35.92亿欧元。ams-Osmam Asia Pacific Pte. Ltd.（卖力方1）和ams International AG（卖力方2）分别是ams-OSRAM新加坡的全资子公司和瑞士的全资子公司。

公司名称	ams-OSRAM AG
公司性质	奥地利股份有限公司
成立时间	1952年
注册地址	Schaib/Premst/Thon, Tölselbad, StraÙe 30, 8141 Premst/Thon, Austria
主要办公地址	Schaib/Premst/Thon, Tölselbad, StraÙe 30, 8141 Premst/Thon, Austria
注册资本	EUR 443,942.00欧元
经营范围	900, 265.00新加坡元
法定代表人	HUB 285.8
董事	伊丽莎贝塔·施泰因霍夫纳
董事长	Alto Kemper

2.卖方的基本情况

公司名称	ams-Osmam Asia Pacific Pte. Ltd.
公司性质	新加坡有限公司
成立时间	2007年
注册地址	7000 Ang Mo Kio Avenue 5 #02-00 Singapore 696877
主要办公地址	7000 Ang Mo Kio Avenue 5 #02-00 Singapore 696877
注册资本	1,000,000.00新加坡元
经营范围	CH-10079479
董事	陈伟,叶一平, Reinhold Voelkel
控股股东	ams-Osmam Asia Pacific Pte. Ltd.收购100%
实际控制人	ams-Osmam Asia Pacific Pte. Ltd.收购100%

3.卖方的基本情况

根据《中国境内外商投资法律法规》，交易对方为境外企业，交易对方与炬光科技之间不存在正常的业务往来。交易对方与炬光科技之间不存在产权、知识产权、人员等方面的关系。

五、交易标的的基本情况

本次交易属于《科创板上市公司规则》第1.1.1条所述的购买资产类型，具体交易标的为用于微弱光学元器件的研发及生产的专有无形资产。

本次交易标的为微弱光学元器件的研发及生产的：（1）固定资产；（2）流动资产（存货）；（3）无形资产，具体包含：3个发明专利和142项无关联性的发明专利专利资产。标的资产目前均具备正常使用条件。

交易标的权属清晰，不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的系交易对方所持有的，其出示的未经第三审计师审计的相关资产账面价值如下：

资产类型	账面价值（人民币万元）
流动资产（存货）	62,148.26
无形资产（专利）	6,809.61
无形资产	467.83
无形资产	3,522.10

六、交易标的的评估情况
本次交易的交易价格为6,000万元（基本购买价格，具体调整机制详见本公告“七、交易协议的主要内容”（四）交易对价支付），其中拟使用超募资金17,624.23万元人民币及其衍生所有者权益，系公司参考评估报告，经交易双方充分协商并达成一致。根据《科创板上市公司规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请了具有证券、期货从业资格，且于2023年12月31日评估基准日出具了《评估报告》。评估结论的使用有效期：自评估基准日2023年12月31日起一年有效。

（一）评估目的情况
中和评估与公同本次交易标的各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

（二）评估方法情况
本次交易标的评估采用成本法评估，有采用市场法评估、无形资产采用收益法评估。

评估结论：截至评估基准日，在持续使用前提下，经成本法、市场法和收益法评估，对涉及的原辅料和无形资产，账面价值合计为1,020,233.13元，评估价值合计为1,000,000.00元，增值率为-2.01%。其中：

（1）固定资产分为机器设备，净值账面价值为386.11%。机器设备评估增值主要原因为ams-OSRAM新加坡全资子公司部分设备，由于使用年限折旧、设备账面净值等原因。此次位于新加坡的设备账面原值总金额4.8亿元人民币，其中账面净值零的设备账面原值金额合计3.96亿元人民币，新加坡设备账面原值总金额597.3%。本次位于瑞士的设备账面原值总金额,056万元人民币，其中账面净值零的设备账面原值金额合计6.27亿元人民币，占设备账面原值总金额约6%。

机器设备评估增值成本法，即：评估结论=重置成本×综合成新率。设备综合成新率=设备尚可使用年限÷（设备尚可使用年限+设备尚可使用年限）×100%设备尚可使用年限，根据设备的经济寿命年限，结合其使用维护状况加以确定。

（2）无形资产评估增值率为19.11%。增值原因主要：本次评估范围纳入了对被评估企业资本化本体的专利、商标等无形资产。无形资产采用收益法评估，在实际应用中，发明和实用新型专利是用于不同种类型的产品生产和销售，但在同一业务领域内技术产品具有替代作用，具有替代性，单项无形资产难以对企业整体生产经营的盈利能力产生重大影响，因此本次评估中，将资产的公允价值与142项发明专利资产划分为1个无形资产组合进行评估。本次评估采用年限法评估，评估人员计算化算后取得的折现率，将无形资产在未来经营期内的贡献收益折现并累加，得到其评估价值。

（四）董事会关于本次评估相关事项的说明
公司董事会对本次交易标的资产的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性进行了审慎判断，发表意见如下：

1.评估机构的独立性
公司聘请中和评估作为本次交易标的评估机构，中和评估具备证券行业业务资格，符合《证券法》的要求。除业务关系外，评估机构及评估师与评估师、评估师与标的公司等本次交易的其他主体均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

2.评估假设前提的合理性
本次交易标的评估师出具的评估报告符合相关法律法规、法规的规定，遵循了市场惯例及资产评估惯例，评估方法与评估目的实际情况相符，评估假设前提具有合理性。

3.评估结论与评估目的的相关性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。

4.评估结论的公允性
本次评估使用的评估方法、评估参数、评估依据符合相关法律法规、评估准则的要求，具备合理性。

综上所述，董事会认为，本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的《评估报告》的评估结论合理，评估价格公允，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。

七、交易协议的主要内容
（一）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（三）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（四）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（五）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（六）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（七）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（八）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（九）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十一）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十二）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十三）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十四）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十五）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十六）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十七）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十八）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（十九）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十一）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十二）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十三）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十四）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（二十五）交易协议的主要内容
根据《资产购买协议》主要内容如下：

（2）如买方无法按其所资产购买或买方子公司向卖方支付出售或出售子公司付款，则（1）买方的资产购买或买方子公司应向卖方支付的出售或出售子公司支付基础购买价格的相应部分，以及（11）买方可直接向卖方支付的基础购买价格金额应做相应调整。

（五）交割行动

交割行动，买卖双方应于交割行动或执行或使交付行动“交割行动”条款中分别列出的与卖方和/或其关联方及其子公司、董事、高级管理人员、董事、高级管理人员、董事、高级管理人员（卖方相关人员）因交付任何交付或相关人承担责任而产生或与之相关的任何债务、损失或费用（包括合理的第三方费用，如律师费）。

卖方应使相关交付出售或出售子公司，不仅通过本协议，且通过新加坡本地转让协议、瑞士本地转让协议和关联转让协议与向相关转让，让与各自出售的无形资产资产的所有权，在上述每一种情况下，相关交付或关联转让可向交付或出售或出售子公司转让出售的无形资产资产的各个不同期间或在交割时生效。

（六）交割的前提条件

交割行动的前提条件，应受以下先决条件（每一项均为交割条件）的约束，这些先决条件在交割时或交割前已得到满足，或经“放弃交割先决条件的权利”被放弃。
（a）政府机构不得有任何禁令、判决、命令、被裁或阻止此类交易的完成；
（b）本协议约定卖方所有必要外部批准均已授予；
（c）本协议约定买方所有必要外部批准均已授予；
（d）本协议约定买方所有必要外部批准均已授予；
（e）新加坡“房屋抵押贷款”以根据本协议的约定进行交付。

（七）交割

在交割已经发生的情况下，就生效日期前的任何相关责任而言，卖方应在交割后的三年内，赔偿卖方及其关联方及其